PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-040293

(43) Date of publication of application: 06.02.2002

(51)Int.CI.

G02B 6/38

(21)Application number : 2000-219222

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

19.07.2000

(72)Inventor: KATO MASAFUMI

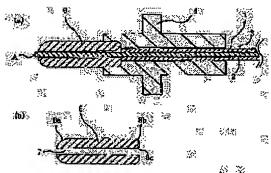
NISHIOKA YASUHIKO MURAMOTO YASUTO

SAKASEGAWA KIYOHIRO

(54) OPTICAL FIBER FERRULE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical fiber ferrule with high precision, which can be easily formed. SOLUTION: The ferrule is provided with an inserting hole 7 for an optical fiber 1, while this inserting hole 7 is formed in the center axial part of a cylindrical member 26 by laser beam machining.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号 特開2002-40293 (P2002-40293A)

(43)公開日 平成14年2月6日(2002.2.6)

(51) Int.Cl.7

G 0 2 B 6/38

戲別記号

FΙ

G 0 2 B 6/38

テーマコート*(参考)

2H036

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 5 頁)

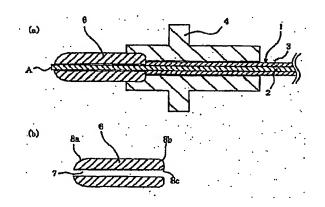
(21)出願番号	特願2000-219222(P2000-219222)	(71) 出願人	000006633
			京セラ株式会社
(22) 出願日	平成12年7月19日(2000.7.19)		京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地
		(72)発明者	加藤 雅史
			庭児島県国分市山下町1番4号 京セラ株
	·		式会社総合研究所内
		(72)発明者	
			庭児島県国分市山下町1番4号 京セラ株
			式会社総合研究所内
		(72)発明者	村元 康人
			鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株
			式会社総合研究所内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ファイバ用フェルール及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】精度が高く、加工の容易な光ファイバ用フェルールを提供する。

【解決手段】光ファイバ1の挿入孔7を有するフェルールであって、前記挿入孔7を円柱部材26の中心軸部にレーザー加工によって設けてなることを特徴とする



【特許請求の範囲】

【請求項1】光ファイバの挿入孔を有するフェルールで あって、前記挿入孔の内壁が熱によって溶融した表面か らなることを特徴とする光ファイバ用フェルール。

【請求項2】前記挿入孔の内壁の表面粗さが2μm以下 であることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ用フ ェルール。

【請求項3】セラミックスからなることを特徴とする請 求項1又は2記載の光ファイバ用フェルール。

【 請求項4】前記挿入孔の内壁表面から50μm以内の 10 領域に存在する結晶粒子の平均粒子径が5 μ m以上であ ることを特徴とする請求項3記載の光ファイバ用フェル

【請求項5】前記挿入孔の内壁が、溶融した表面をエッ チング処理した表面からなることを特徴とする請求項1 乃至4のうちいずれかに記載の光ファイバ用フェルー

【請求項6】円柱部材の中心にレーザー加工によって挿 入孔を形成することを特徴とする光ファイバ用フェルー ルの製造方法。

【調求項7】前記円柱部材がセラミックスからなること を特徴とする請求項6記載の光ファイバ用フェルールの 製造方法。

【謂求項8】レーザー加工後、前記挿入孔の内壁をエッ チング処理するととを特徴とする請求項6又は7記載の 光ファイバ用フェルールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一対の光ファイバ の先端部を挿着するために用いられる光ファイバ用フェ 30 ルール及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来技術】近年、情報伝達量及び速度の点から高速・ 大容量通信手段として光ファイバを用いた光信号による 情報通信が広く行われつつある。とれら情報伝達は、通 信網としての整備から情報機器間データ移送まで幅広い 応用展開が見込まれている。

【0003】とれらの光ファイバを用いた情報伝達で は、光ファイバ同士及び光ファイバと光情報機器間を接 続する必要があり、光コネクタが使用される。図1

(a)は、光コネクタの一部の構成を示す例である。光 ファイバ1は、光ファイバ心線2を中心とし、その周囲 に保護部3が形成されている。、他の光ファイバとの接 続を行うため、光コネクタ内においては、接続を行う光 ファイバの先端部Aでは保護部3が除去され、光ファイ バ1はフランジ付き筒体4により、また先端の光ファイ バ心線2は、光ファイバ用フェルール6によって保持さ れている。

【0004】光ファイバ1は、接続を行う先端部Aから

たって保護部3が除去され、光ファイバ心線2が露出す るように加工される。

【0005】そして、光ファイバ用フェルール6は、図 1 (b)の概略断面図に示すように、光ファイバ心線2 を挿入する挿入孔7が形成され、また、曲面8a、8b 及び8cを有する複雑な形状を有している。

【0006】光ファイバ用フェルール6は、一般に略円 筒形状を有しており、例えば、外径が1.25mmの場 合、ファイバ挿入用挿入孔の内径は、0. 125mm程 度とされる。このフェルールは、いずれも、細径の光フ ァイバを保持固定し、接続する目的から、サブミクロン の非常に高い寸法精度が要求されるが、今後は外径0. 7mm以下へと更に小型化していくと考えられ、より高 精度が求められる。

【0007】光ファイバ用フェルールの製法としては、 プレス法、押出成形法、射出成形法又はトランスファー 成形法が従来から用いられている。例えば、特開平9-141704号公報では、射出成形法が記載されてお り、図4に示すように、金型11は、分割された先端部 金型12、ファイバ部金型13及びピン14を有する基 20 部金型15から構成されている。そして、キャビティ部 16からなる空洞が金型の組合せによって形成されてお り、キャビテイ16内に原料を流し込んでフェルール形 状に成形する。

【0008】さらに、特公平1-45042号公報で は、光ファイバを挿入するための挿入孔を有するフェル ール構造と、その仕上げ加工方法として、焼成後に、フ ェルール中央部の光ファイバ挿入用挿入孔にワイヤを通 し該ワイヤにダイヤモンド・ペースト等の研磨材を塗布 することで挿入孔表面を精度良く磨く工程が開示されて いる。

[0009]

という問題があった。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、プレス 法、押出成形法、射出成形法又はトランスファー成形法 等の従来の製造方法では、挿入孔を有する成形体を焼成 等の熱処理を行う。例えばセラミック製フェルールの製 造において、成形時に金型に流入するセラミック原料の 流動性変化、成形圧力の不均一による金型内でバインダ の凝集、不均一充填による成形体内の密度差等に起因し て焼成変形が発生し、挿入孔が変形したり、挿入孔が中 心軸からずれ、精度が低下するという問題があった。 [0010]また、特開平9-141704号公報に記 載の射出成形法方法では、金型のピン14が成形時に成 形材料により撓み変形するため、挿入孔がフェルール中 央部に形成されず、精度が低下し、歩留まりが低下する

[0011] さらに、特公平1-45042号公報の研 磨方法では、挿入孔の内壁を精密に加工することは難し く、また、外径加工に加えて内径加工を施すため、加工 光ファイバ用フェルール6の長さとほぼ同一の長さにわ 50 時間が長くなって、加工コストが上昇するという問題が

あった。

【0012】従って、本発明は、精度が高く、加工の容 易な光ファイバ用フェルールを提供することを目的とす る。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明の光ファイバ用フ ェルールは、挿入孔を後加工で形成することによって高 精度化でき、しかもレーザー加工を用いることによって 挿入孔の表面状態を良好にすると共に、フェルールの加 工を容易にできるという知見に基づくものである。

【0014】即ち、本発明の光ファイバの光ファイバ用 フェルールは、挿入孔を有するフェルールであって、前 記挿入孔の内壁が熱によって溶融した表面からなるとと を特徴とし、また、その製造方法は、円柱部材の中心に レーザー加工によって挿入孔を形成することを特徴とす るものである。

【0015】 これにより、フェルールの外径加工を終了 した後に挿入孔を、レーザー加工によって高精度で形成 でき、得られた挿入孔の内壁の精度も十分で、また、従 来の挿入孔を基準に行った複雑な外径加工が不要とな り、加工工程の難易度が著しく改善される。

【0016】また、前記挿入孔の内壁の表面粗さが2μ m以下であることが好ましい。これにより、挿入させる 光ファイバ心線の側面に発生する傷を低減でき、光の伝 搬時の散乱要因を減らすととができる。

【0017】さらに、セラミックスからなることが好ま しい。セラミックスを用いると、髙剛性のため変形が少 なく、光ファイバの挿着部のずれを少なくできると共 に、耐久性に優れる。

【0018】特に、前記挿入孔の内壁表面から50 μ m 30 以内の領域に存在する結晶粒子の平均粒子径が5μm以 上であることが好ましい。これにより、微細結晶粒子に より光ファイバ心線に発生する傷を抑制することができ る。

【0019】また、さらに、その溶融した表面が、エッ チング処理をした表面からなることが好ましい。これに より、前配内壁表面に形成された巨大粒子を除去すると とができ、光ファイバ挿入後の処理時に巨大粒子が脱落 することを防ぎ、フェルールの強度低下を防ぎ、コネク タとしての使用時に発生する応力下での破壊を回避でき 40 る。

[0020]

【発明の実施の形態】本発明の光ファイバ用フェルール の製造方法を図1によって説明する。

【〇〇21】本発明では図1に示したフェルールの光フ ァイバが挿入固定される挿入孔をレーザー加工で穿孔処 理することが特徴である。

【0022】まず、図2に示したような挿入孔の形成さ れていない円筒部材26、又は図3に示すような挿入孔

レス成形、射出成形、トランスファー成形などの手法で 作製する。との時、円筒部材26、36を真円等の最終 形状に近いものにしておくことが好ましい。

【0023】本発明の光ファイバ用フェルールを形成す る材料としては一般に用いられるジルコニアを用いる が、アルミナ、窒化ケイ素、炭化ケイ素、窒化アルミ、 コージェライト等のセラミックス、ステンレススチール その他のNi、Fe、Cr、Co、Cuなどの金属やそ の合金、ガラス等の無機物、ポリイミド樹脂やエンジニ 10 アリングプラスチック、高分子液晶などの有機樹脂など 何れでも用いるととが可能である。

【0024】なお、セラミックス、焼結金属、ガラスで は焼成が必要であるが、レーザー加工は焼成後に行うと とが好ましい。

【0025】レーザー加工は、挿入孔のない円筒部材を 保持治具に保持し、レーザー照射軸と円筒部材の中心軸 とが合致するように位置合わせを行って加工精度を高め る。との時、円筒部材の保持等における固定用ネジの遊 びなどにより5~10μm程度は機械的に位置ずれを生 じる場合があるため、マイクロメーター制御機構等を用 いて円筒部材の保持治具の位置を調整し、精密な位置合 わせを行う。レーザーのスポットは、ファイバ径によっ て適宜調整されるが、本発明は、特に、 $5\sim125\mu$ m、さらには $10\sim80\mu m$ の挿入孔の形成に有効であ

【0026】そして、例えば、スポット径125 μmの レーザーを照射し、直径 1 2 5 μ mの貫通孔を形成す る。また、スポット径100μmのレーザーを照射する と共に、レーザー照射軸を回転運動させ、直径125 μ mの貫通孔を形成しても良い。

【0027】穿孔加工に用いるレーザーとしては、特に 限定するものではなく、CO、レーザー、YAGレーザ ー、エキシマレーザー等の公知のレーザーを用いること ができ、孔径や使用する材料によってレーザーの種類と 材料を選ぶことができる。例えば、セラミックスの場 合、5 µm程度の孔径まで対応でき、また、位置決め精 度も0.05μmまで達成できるため、ΥΑGレーザー を好適に用いることができる。

【0028】なお、レーザー加工の条件を一定にする必 要はなく、順射プロファイルを材料に合わせて採用する ことができる。例えば、セラミックスやガラス等の場 合、大出力のレーザー光を直接照射するとヒートショッ クによりクラックが発生する可能性があるため、レーザ ーは、間欠的に照射し、フェルール本体が急激に温度上 昇するととを防いだり、加工レーザー照射前、若しくは 後、更には前後に出力を弱めたり、照射スポットを広げ たりして出力を弱めたレーザーを照射して予め円筒部材 を加熱し、ヒートショックを和らげたり、加工レーザー の出力を徐々に変化させるなどの手法を組み合わせると の一部37が形成された円筒部材36を予め従来の、プ 50 とが好ましい。また、ヒートショックを和らげるため、

5

ヒータ等の加熱手段により予め円筒部材を加熱した状態 でレーザー照射を行っても良い。

【0029】このようにして、挿入孔が形成されたフェルールの挿入孔の内壁は、レーザー光の熱による滑らかな溶融表面から形成されていることが大きな特徴で、特に内壁の表面組さが2μm以下、特に1μm以下、さらには0.5μm以下、最も好適には0.2μm以下であることが好ましい。本発明では、滑らかな内壁表面が得られるが、フェルール挿入孔の内表面や挿入孔端部の形状を更に整える目的で、ウェットエッチングなどの処理 10を仕上げ加工として行うことが望ましい。

【0030】また、セラミックス製フェルールの場合には、挿入孔の内壁が高温により溶融され、内壁表面から 50μ m以内の領域に存在する結晶粒子の平均粒子径が 5μ m以上であることが好ましい。

【0031】そして、所望により、挿入孔の内壁をエッチング処理することが可能である。挿入孔内部には、加工条件と材料の組合せによっては、粒成長による巨大粒子が形成されることがあり、光ファイバの挿入及びその後の処理において脱粒が発生する可能性があり、エッチ 20ング処理により、巨大粒子を除去することが好ましい。【0032】

【実施例】実施例1

平均粒子径0.2μmのジルコニア粉末100重量部に対してと熱可塑性バインダー40重量部、ジオクチルフタレートを溶剤として加えて混合し、射出成形法により外径が1.25mm、長さ11mmのフェルール成形材料を準備した。これを金型へ射出成形することで、端面に曲面を有すし、図2に示す挿入孔の無い形状で、寸法が直径1.5mm、長さ11mm円筒部材を形成した。その後、1460℃で焼成を行い、ジルコニア焼結体を得、これを基体とした。

【0033】との基体の中心軸とレーザー照射軸との位置を合わせ、YAGレーザーを用いて、レーザー径0.1mm、出力6Wで穿孔加工を行い、0.125mmの内径で図1(b)の形状を有する挿入孔を得た。との時、穿孔加工は、レーザー照射と停止を1秒おきに行う間欠照射で、全体で120秒行った。以上の操作を繰り返すことで100個の成形体を作製した。

【0034】得られたフェルールは、端面をCCDカメ 40 ラで観察し、基体の中心と挿入孔の中心とのずれをマイクロメータで測定した。中心位置のずれは、フェルール外径部から設定されるフェルールの中心位置と、フェルール中央に形成された挿入孔の中心位置との距離Xをマイクロメータで測定するものである。そして、この距離Xの平均値が2μm以下であるものを良品として判定した。

【0035】また、挿入孔の内壁の表面粗さは、フェルールを長手方向に中心部で切断し、1000倍の走査型電子顕微鏡(SEM)写真を10箇所で撮影した後、各 50

写真毎に100μmの範囲で最大の凹凸を測定し、10 箇所の平均値を算出して粗さとした。

【0036】さらに、内壁表面から50μmの平均粒径は、走査型電子顕微鏡(SEM)で微構造写真からインターセプト法にて40点測定し、平均値を算出した。

【0037】その結果、全ての試料に関して挿入孔が溶 融表面からなり、表面粗さは 1.2μ m以下、内壁表面から 50μ mの平均粒径が 6.5μ mであった。また、挿入孔の位置ずれに関する距離Xの平均が 0.8μ mであった。

実施例2

実施例1と同様に射出成形で、中央部に途中まで挿入孔の形成された図3に示す円筒部材を形成した。その後、 焼成を行いシルコニア焼結体とした。

【0038】得られた円筒部材は円筒側面を保持し、中央部とレーザーとを位置合わせし、穿孔加工を行った。この時、穿孔加工は、レーザー照射と停止を1秒置きに行う間欠照射で、全体で25秒照射を行い、図1(b)の形状を有する挿入孔を得た。このとき実質上レーザーで穿孔加工するジルコニア部の厚みは $2\,\mathrm{mm}$ であった。【0039】得られたフェルールは、実施例1と同様に評価した。その結果、100個の全試料に関して挿入孔が溶融表面からなり、表面粗さは $1.0\,\mathrm{\mu m}$ 以下、内壁表面から $50\,\mathrm{\mu m}$ の平均粒径が $6.0\,\mathrm{\mu m}$ であった。また、挿入孔の位置ずれに関する距離Xが $0.7\,\mathrm{\mu m}$ 以下であった。

実施例3

実施例2と同様にフェルール挿入孔をレーザー加工で形成し、最後に王水を用いてエッチング処理を行った。 【0040】得られたフェルールは、実施例1と同様に評価した。その結果、100個の試料全でに関して挿入孔が溶融表面からなり、表面粗さは 0.8μ m以下、内壁表面から 50μ mの平均粒径が 5.5μ mであった。また、挿入孔の位置ずれに関する距離Xが 0.7μ m以下であった。

比較例

図4に示すような射出成形金型を用いた。ピン14の直径は0.125mmであった。実施例1と同様の原料を使用して射出成形を行い、得られた成形体を1460℃で焼成し、外径加工を行った。また、評価は、実施例1と同様にして行った。

【0041】作製したフェルール100個を、実施例1 と同様に評価した。その結果、100個の試料全でに関して挿入孔が焼成面からなり、表面粗さは 0.5μ m以下、内壁表面から 50μ mの平均粒径が 0.3μ mであった。また、挿入孔の位置ずれに関する距離Xが 5μ mであった。

[0042]

【発明の効果】本発明の光ファイバ用フェルールでは、 円筒部材を形成し、その中心にレーザー加工によって光

ファイバ線心を挿入する挿入孔を形成することで、髙精 度なフェルールを容易に形成することができる。

[0043]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ファイバ用フェルールの構成を示す もので、(a)光コネクタの一部の構成を示す断面図、

(b) 光ファイバ用フェルールの断面図である。

【図2】本発明のフェルール形成に用いる円筒部材示す 概略断面図である。

【図3】本発明のフェルール形成に用いる他の円筒部材 10 8 a 、8 b 、8 c ・・・曲面 示す概略断面図である。

*【図4】従来の射出成形法で用いる金型の断面図であ

【符号の説明】

1・・・光ファイバ

2・・・光ファイバ心線

3・・・保護部

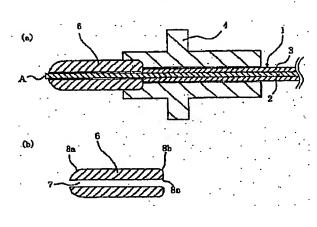
4・・・フランジ付き筒体

6・・・光ファイバ用フェルール

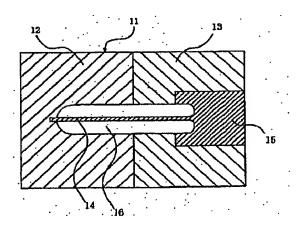
7・・・挿入孔

A・・・先端部

【図]

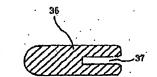


【図4】



[図2]

【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 逆瀬川 清浩

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株 式会社総合研究所内

Fターム(参考) 2H036 QA13 QA16 QA20